TF – TRABALHO FINAL – REALIZAR TODAS AS ETAPAS DO LAB3 PARA UMA DAS FUNÇÕES ABAIXO

MÁXIMO 1 GRUPO POR FUNÇÃO:

$$F1=\overline{A \cdot B \cdot (C+D)}$$
 $F2=\overline{A \cdot (B+C+D)}$ $F3=\overline{(A \cdot B \cdot C) + D}$

$$F4=\overline{A.((B.C)+D)}$$
 $F5=\overline{((A+B).C)+D}$ $F6=\overline{A+B+(C.D)}$ $F7=\overline{(A.B)+(C.D)}$

Conteúdo do relatório a ser mostrado ao professor e entregue no dia 03/julho/2017

- 1. (10%) **Esquemático** *print screen* da tela e *print screen* do console com mensagem se houve ou não erro no esquemático.
- 2. (30%) Layout da célula-print screen da tela, indicando as entradas A / B / C / D.
- 3. (5%) **Relatório do DRC**-tela que indica se houveram ou não erros
- 4. (5%) **Relatório do LVS** tela que indica se houveram ou não erros
- 5. (20%) **Extração e Simulação elétrica**. Apresentar os arquivos referentes ao netlist e às capacitâncias parasitas. Dado que é uma porta com 4 entradas, a sugestão é gerar 16 estímulos para a verificação da funcionalidade completa da porta projetada, como abaixo:

```
v1 a 0 pulse (1 0 0 0.02N 0.02N 1N 2N)
v2 b 0 pulse (1 0 0 0.02N 0.02N 2N 4N)
v3 c 0 pulse (1 0 0 0.02N 0.02N 4N 8N)
v4 d 0 pulse (1 0 0 0.02N 0.02N 8N 16N)
```

- 6. (5%) Layout da view abstract. Print screen da tela da view abstract e o arquivo LEF.
- 7. (5%) **Geração do arquivo de caracterização elétrica** adicionar a homepage gerada pela ferramenta (*datasheet/index.html*) no relatório
- 8. (10%) **Síntese lógica** apresentar o esquemático gerado pela ferramenta de síntese. Pseudocódigo que deve ir para VHDL:

```
not_a <= INV(A);
not_b <= INV(B);
not_c <= INV(C);
not_d <= INV(D);
not_S <= FUNÇÃO(not_a, not_b, not_c, not_d);
S <= INV(not_S)</pre>
```

9. (10%) **Síntese física**– apresentar o layout para o circuito acima, e o relatório de DRC.

PASSOS PARA O DESENHO

- 1) Desenhar a célula na mesma biblioteca do inversor do lab3, pois esta célula será integrada ao lab3, na etapa de síntese lógica e física.
- 2) $W_N = 0.2 \mu m / W_P = 0.4 \mu m$
- 3) Nos drenos/sources desenhar o maior número de contatos possível.

4) As "cabeças de contato" devem ter um metal1 maior para a correta inserção dos pinos, como mostrado abaixo (0,15 μm x 0,3 μm), sobre as linhas polisilício. A posição exata das "cabeças de contato" sobre o polisilício vai depender das conexões necessárias em M1 (metal1) ou M2 (metal2).

Exemplo para seis entradas – as funções do trabalho têm 4 entradas!

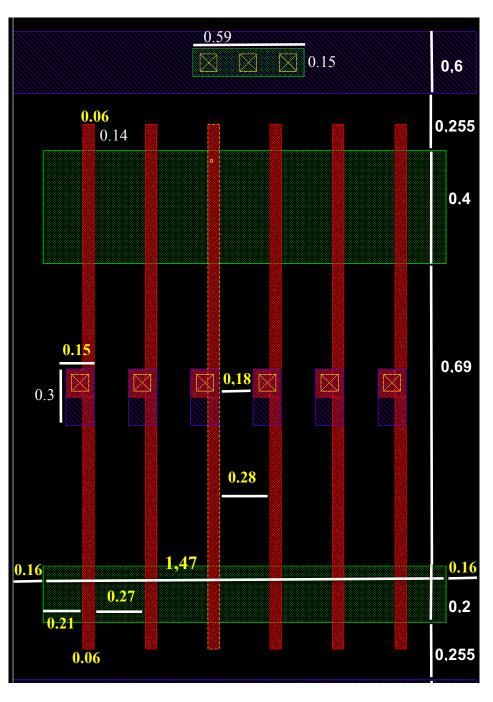
Desenho não está em escala!

1. Desenhar no editor de layout o *template* abaixo, usando os níveis de área ativa (OD), polisilício (PO), metal1 (M1), e contato (CO). Respeitar a altura de 3 μm.

MEDIDAS VERTICAIS: 0.6 + 0.255 + 0.4 + 0.69 + 0.2 + 0.255 + 0.6 = 3 MICRONS

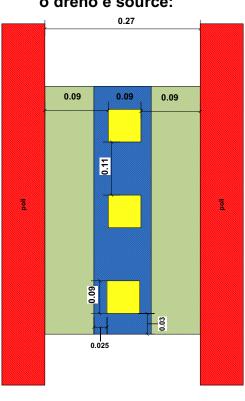
MEDIDAS NA DIFUSÃO (em amarelo): 0,21 + (4 * 0,06) + 3*0,27 + 0,21 = 1,47 ou MEDIDAS NA DIFUSÃO (em amarelo): 0,12 + 3*(0,15+0,18) + 0,15 + 0,21 = 1,47

MEDIDAS HORIZONTAIS (em amarelo): 0,16 + 1,47 + 0,16 = 1,79

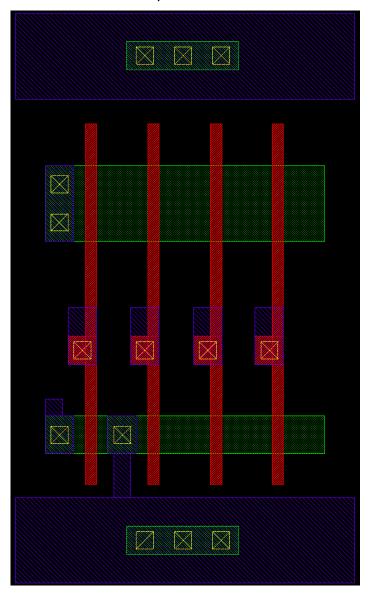


Lembrar: conexão por justaposição (transistores em série) não precisa de contato.

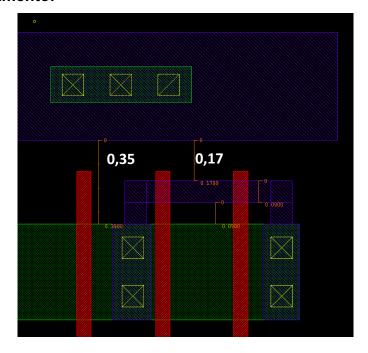
Exemplo de contato entre o dreno e source:



Template desenhado para 4 entradas, seguindo as distâncias acima. Neste *template* apresenta-se um exemplo de contato de dreno para roteamento e um contato para gnd.

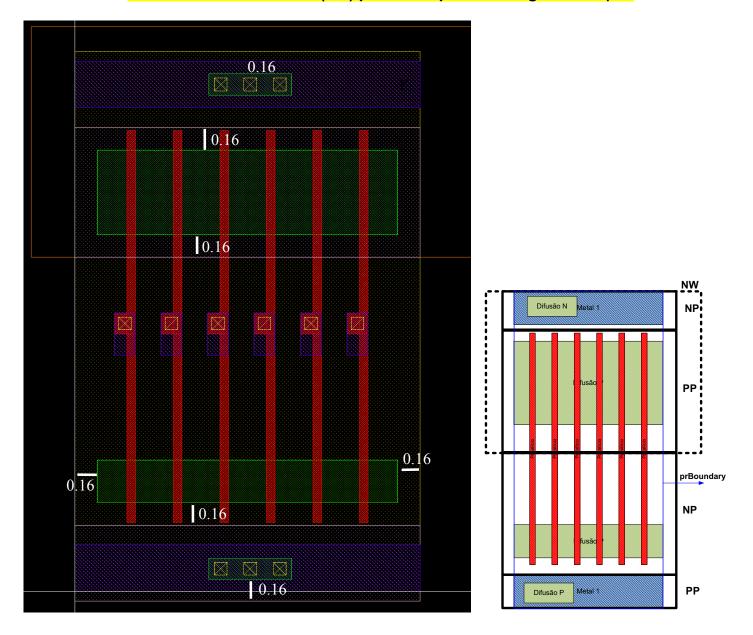


Notar que a distância entre a difusão e a alimentação pode mudar, se for necessário inserir roteamento:



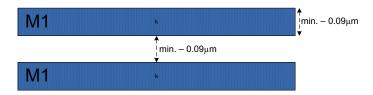
2. Colocar os implantes (NP e PP), o poço N (NW) e ao redor de todo o desenho indicar a fronteira da célula (prBoundary + DCO). As figuras abaixo ilustram esta organização.

LEMBRAR: do área ativa (OD) para os implantes a regra é 0.16 μm.

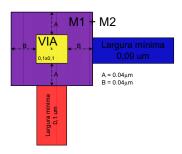


ALGUMAS REGRAS DE DESENHO

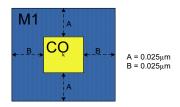
1. Para as conexões feitas com metal 1, lembrar que a camada deve possuir uma largura mínima de 0.09 μ m e espaçamento de 0.0 9 μ m. O Metal 2 tem largura de 0,1 μ m com espaçamento 0,1 μ m.



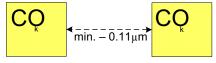
2. Conexão Metal 1 - Metal 2



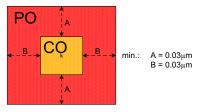
3. Para as conexões entre M1 e outras camadas (poli e difusão) o metal1 deve ter enclosure (margem) de $0,025~\mu m$.



4. Espaçamento entre contatos, deve ser no mínimo 0.11 μm.



5. Para as conexões entre poli e metal 1, o contato deve ter "enclosure" mínimo de acordo com a figura abaixo:



6. Para as conexões entre metal 1 e pinos de E/S, o pino deve ter "enclosure" mínimo de acordo com a figura abaixo:

